PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-230076

(43)Date of publication of application: 08.10.1987

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 61-073515

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

31.03.1986

(72)Inventor:

KUME MASAHIRO

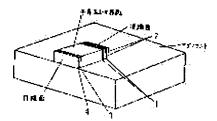
ITO KUNIO

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the output and to improve the reliability of a semiconductor laser by bonding a 2-layer film having thicknesses of different specific wavelengths to either one of end faces of a resonator.

CONSTITUTION: Aa end face of a resonator is coated with an Al2O3 film 3 in thickness of 0.15 wavelength, coated with an Si film 4 of thickness of 0.035 to 0.050 wavelength thereon or the thickness of the film 3 is set to 0.35 wavelength, and the film 3 is 0.45 to 0.47 wavelength. Thus, the end face is bonded with a 2-layer film to set the end face reflectively to 2% or lower. Thus, the reliability of the high output of a semiconductor laser is enhanced by reducing a light density in a crystal at the end face



19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 230076

@Int Cl.4

1

識別記号

广内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)10月8日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

国発明の名称

半導体レーザ装置

②特 願 昭61-73515

22出 願 昭61(1986)3月31日

70発 明 者 粂

雅 博 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

②発 明 者 创出 願 人

松下電器産業株式会社

藤

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 国雄 門真市大字門真1006番地

70代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

半導体レーザ装置

2、特許請求の範囲

共振器端面の少くとも一方に、O.1 5 波長に相 当する厚さの Al20 x 膜と、その上に O.O 3 5 波長 からOO5O波長に相当する厚さのSi 膜もしく は、O.35波長に相当する厚さの Al20s膜と、そ の上に0.45波長から0.47波長に相当する厚さ のSi 膜を有していることを特徴とする半導体レ ーザ装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光ディスクメモリの記録・消去や医 **療機器等に用いられる半導体レーザ装置に関する** ものである。

従来の技術

光出力が30~40mm以上の高出力半導体レ ーザは、光ディスクメモリの記録・消去等に必要 な素子であり、近年益々その需要が増大している。

半導体レーザの最大光出力を決める要因は、レ ーザ共振器端面における光密度である。 GRACAs 結晶から成る半導体レーザでは、端面での光密度 が10°W/cilを越えると、熱のために結晶が쯈融 し端面が破壊される。端面での光密度を下げる方 法として、端面での発光面積を大きくするのと、 端面反射率を下げる方法がとられる。

半導体レーザは共振器を劈開によって作製する のが一般的であり、端面反射率は約30%である。 通常片側の端面のレーザ光を利用し、他の端面か らのレーザ光はモニタ出力を得るために受光素子 で受けることが多いので、モニタ光を得る方の端 面(後端面)の反射率は高くし、との端面からの 出射レーザ光は少なくする。レーザ光を外部に取 り出す方の端面(前端面)の反射率を下げると、 レーザ発振のしきい値は増大するが、像分効率は 增大する。その結果、高出力では動作電流を減少 させることができる。第4図に動作電流を最小に する前端面反射率の計算結果を示す。光出力が高 くなるほど、前面反射率を低くする必要があると

とがわかる。

端面反射率を下げる方法として、端面に薄膜を被着させるのが一般に用いられている。 GaAs 結晶に $A\ell_2O_3$ 膜を被着させた時、 $A\ell_2O_3$ の 膜厚が O.26 放長(屈折率を 1.85 とし、 放長が 8000 人とすると 1212A)のときに反射率は最小 (約2%)となる。

発明が解決しよりとする問題点

しかしながら、前記のような構成では、反射率を十分に下げることができず、そのため高い光出で 力を得ることができなかった。

本発明は、前記欠点に鑑み、反射率のきわめて 小さい端面コート膜が被齎された半導体レーザ装 置を提供するものである。

問題点を解決するための手段

本発明では、端面にます $\Delta \ell_2 O_3$ 膜を O.15 放長の膜厚に被着し、その上に O.O35 から O.O5O 放長の膜厚の S1 膜を被着するか、あるいは $\Delta \ell_2 O_3$ 膜の膜厚を O.35 放長にして、 S1 膜の方は O.45 から O.47 放長としている。

Si 膜を薄くする条件の前者の方がより良い。

第3図に本発明の端面コート膜を有する半導体レーザ装置の電流一光出力特性を示す。後端面はどちらも、 Al203/Si の4層コートで反射率を92%としている。 Bの素子は、前面に0.25波艮の膜厚の Al205が被着され、反射率は2%程度となっている。本発明のコートを施した案子 Aでは、40mm 以上の光出力で動作電流がそれ以上の光出力では Bの素子よりも小さくなっている。動作電流がより波少することと、端面での結晶内部の光密度の減少によって、半導体レーザ装置の高出力での信頼性が向上する。

発明の効果

以上のように本発明による端面コート膜を用いれば、高出力半導体レーザ装置が得られ、また信頼性も向上し、大なる効果を有する。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の半導体レーザ装置の外観図、 第2図はS1 膜の膜厚に対する反射率を示す図、 第3図は電流 - 光出力特性を示す図、そして第4 作用

本発明の実施例を以下に述べる。第1図は本発明による端面コート膜を有する半導体レーザ装置の外観図である。接端面からのレーザ光は、通常ホトダイオードで受光してモニタ出力を得るのみに用いられるので、との端面には 0.25 被長の膜厚の $\Delta\ell_20_3$ 1 と S1 2 を交互に 4 層 被着し、端面反射率を約92%にまで高めている。前端面には 0.15 被長の膜厚の $\Delta\ell_20_3$ 3 と、0.04 被長の膜厚の S1 4 を被着している。

図は動作電流を最小にする端面反射率の計算結果 を示す図である。

1 , 3 ······ A ℓ₂ 0₃ 膜、2 , 4 ······ S 1 膜。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

特開昭62-230076 (3)

